

期刊	市场指数	VIP 访谈	封面故事	IC 市场分析		元件与模组	分销与供应链		制造与测试	资本市场	采购新知	专家观点	特刊
				IC 观察	紧缺 IC 分析	元件与模组	分销策略	货期/库存分析					
1 月刊 广告预订截止日期: 11 月 23 日	•	•	2021年半导体应用趋势展望	- 模拟IC - DSP	•	- 连接器	2021年分销市场展望	•	•	•	•		
2 月刊 广告预订截止日期: 12 月 22 日	•	•	5G 小基站	- FPGA	•	- 电容	分销商调研	•	晶圆制造	•	•		
3 月刊 广告预订截止日期: 1 月 22 日	•	•	TWS 蓝牙耳机	- Wi-Fi6	•	- MOSFET	授权代理商	•	•	•	•		
4 月刊 广告预订截止日期: 2 月 24 日	•	•	智能安防	- RISC-V MCU	•	- 指纹识别	海外贸易	•	封装测试	•	•		
5 月刊 广告预订截止日期: 3 月 23 日	•	•	智能表计市场	- 电源管理 - 无线快充	•	- 绕线电感	智能仓管 智能物流	•	•	•	•		
6 月刊 广告预订截止日期: 4 月 22 日	•	•	供应链内循环	- RF射频芯片	•	- 晶振 - 电机	小批量分销	•	IC 测试	•	•		
7 月刊 广告预订截止日期: 5 月 23 日	•	•	智能充电桩	- MEMS传感器	•	- 芯片电阻	技术型分销	•	•	•	•		
8 月刊 广告预订截止日期: 6 月 23 日	•	•	MCU 市场分析	- GPU	•	- 3D 摄像头 - 屏下摄像头	数字化供应链	•	新型制造材料	•	•		
9 月刊 广告预订截止日期: 7 月 22 日	•	•	大数据存储	- 显示驱动IC	•	- 激光雷达 - 毫米波雷达	国产替代	•	•	•	•		
10 月刊 广告预订截止日期: 8 月 23 日	•	•	新型显示 (Micro LED/Mini LED)	- 机器视觉 - 图像传感器	•	- 语音识别	供应链管理	•	PCB 制造	•	•		
11 月刊 广告预订截止日期: 9 月 19 日	•	•	智能手机市场分析	- 可穿戴/ARVR	•	- IGBT	元器件电商	•	•	•	•		
12 月刊 广告预订截止日期: 10 月 24 日	•	•	“黑灯工厂”/工业物联网	- CPU	•	- 通信模块	库存管理	•	自动化测试	•	•	分销商与供应链 专刊	

有关编辑查询和其他相关事项:

请与 Fendy Wang [fendy.wang@aspencore.com] 联系。

注: 发行人保留对以上文章删除及改动的权利。